Attorney's Docket No.: 12732-167001 / US6617

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Shunpei Yamazaki et al. Art Unit: Unknown Serial No.: New Application Examiner: Unknown

Filed: September 16, 2003

Title : LIGHT-EMITTING APPARATUS

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT UNDER 35 USC §119

Applicants hereby confirm their claim of priority under 35 USC §119 from the following application:

Japan Application No. 2002-276382 filed September 20, 2002

A certified copy of the application from which priority is claimed is submitted herewith. Please apply any charges or credits to Deposit Account No. 06-1050.

Respectfully submitted,

Date: September 16, 2003

Reg. No. 37,640

Fish & Richardson P.C. 1425 K Street, N.W. 11th Floor

Washington, DC 20005-3500 Telephone: (202) 783-5070 Facsimile: (202) 783-2331

40176507.doc

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年 9月20日

出 願 番 号

特願2002-276382

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2002-276382]

出 願 人

Applicant(s):

株式会社半導体エネルギー研究所

2003年 7月 8日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

P006617

【提出日】

平成14年 9月20日

【あて先】

特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】

山崎 舜平

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】

高山 徹

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】

鶴目 卓也

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネル

ギー研究所内

【氏名】

後藤 裕吾

【特許出願人】

【識別番号】

000153878

【氏名又は名称】

株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】

山崎 舜平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

002543

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

ページ: 2/E

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】明細書

【発明の名称】発光装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の電極、前記第1の電極上に形成された電界発光膜、及び前記電界発光膜 上に形成された第2の電極からなる発光素子を有する発光装置であって、

前記第2の電極上に接して形成された無機絶縁膜と、

前記無機絶縁膜上に接して形成されたフッ素系樹脂を含む膜とを有することを 特徴とする発光装置。

【請求項2】

第1の電極、前記第1の電極上に形成された電界発光膜、及び前記電界発光膜 上に形成された第2の電極からなる発光素子を有する発光装置であって、

前記第2の電極上に接して形成された無機絶縁膜と、

前記無機絶縁膜上に接して形成された有機絶縁膜と、

前記有機絶縁膜上に接して形成されたフッ素系樹脂を含む膜とを有することを 特徴とする発光装置。

【請求項3】

第1の電極、前記第1の電極上に形成された電界発光膜、及び前記電界発光膜 上に形成された第2の電極からなる発光素子を有する発光装置であって、

前記第2の電極上に接して形成された第1の無機絶縁膜と、

前記第1の無機絶縁膜上に接して形成された有機絶縁膜と、

前記有機絶縁膜上に接して形成された第2の無機絶縁膜と、

前記第2の無機絶縁膜上に接して形成されたフッ素系樹脂を含む膜とを有する ことを特徴とする発光装置。

【請求項4】

基板上に形成されたTFTと絶縁膜を介して電気的に接続された第1の電極、 前記第1の電極上に形成された電界発光膜、および前記電界発光膜上に形成され た第2の電極からなる発光素子を有する発光装置であって、

前記第2の電極上に接して形成された無機絶縁膜と、

ページ:

前記無機絶縁膜上に接して形成されたフッ素系樹脂を含む膜とを有することを 特徴とする発光装置。

【請求項5】

基板上に形成されたTFTと絶縁膜を介して電気的に接続された第1の電極、 前記第1の電極上に形成された電界発光膜、および前記電界発光膜上に形成され た第2の電極からなる発光素子を有する発光装置であって、

前記第2の電極上に接して形成された無機絶縁膜と、

前記無機絶縁膜上に接して形成された有機絶縁膜と、

前記有機絶縁膜上に接して形成されたフッ素系樹脂を含む膜とを有することを 特徴とする発光装置。

【請求項6】

基板上に形成されたTFTと絶縁膜を介して電気的に接続された第1の電極、 前記第1の電極上に形成された電界発光膜、および前記電界発光膜上に形成され た第2の電極からなる発光素子を有する発光装置であって、

前記第2の電極上に接して形成された第1の無機絶縁膜と、

前記第1の無機絶縁膜上に接して形成された有機絶縁膜と、

前記有機絶縁膜上に接して形成された第2の無機絶縁膜と、

前記第2の無機絶縁膜上に接して形成されたフッ素系樹脂を含む膜とを有する ことを特徴とする発光装置。

【請求項7】

請求項2、3、5または6のいずれか一において、

前記有機絶縁膜は、アクリル、ポリアミド、ポリイミドのいずれか一で形成されることを特徴とする発光装置。

【請求項8】

請求項1乃至請求項7のいずれか一において、

前記フッ素系樹脂を含む膜は、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーエチレン共重合体、ポリビニルフルオライド、ポリビニリデンフルオライドから選ばれた一種であることを特徴とする発光装置。

【請求項9】

請求項1、2、4、または5のいずれか一において、

前記無機絶縁膜は、窒化珪素、酸化窒化珪素、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムから選ばれた一種であることを特徴とする発光装置。

【請求項10】

請求項3、または6において、

前記第1の無機絶縁膜、および前記第2の無機絶縁膜は、それぞれ、窒化珪素、酸化窒化珪素、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムから選ばれた一種であることを特徴とする発光装置。

【発明の詳細な説明】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、一対の電極間に有機化合物を含む膜(以下、「有機化合物層」と記す)を設けた素子に電界を加えることで、蛍光又は燐光が得られる発光素子を用いた発光装置及びその作製方法に関する。具体的には、フッ素系樹脂からなる膜を用いることにより素子基板上に形成された上記発光素子を水分や酸素から防ぐ技術に関する。なお、本発明における発光装置とは、発光素子を用いた画像表示デバイス、発光デバイスもしくは光源(照明装置含む)を指す。また、発光素子にコネクター、例えばFPC(Flexible Printed Circuit)もしくはTAB(Tape Automated Bonding)テープもしくはTCP(Tape Carrier Package)が取り付けられたモジュール、TABテープやTCPの先にプリント配線板が設けられたモジュール、または発光素子にCOG(Chip On Glass)方式によりIC(集積回路)が直接実装されたモジュールも全て発光装置に含むものとする。

$[0\ 0\ 0\ 2]$

【従来の技術】

薄型軽量、高速応答性、直流低電圧駆動などの特徴を有する材料を発光体として用いた発光素子は、次世代のフラットパネルディスプレイへの応用が期待されている。特に、発光素子をマトリクス状に配置した発光装置は、従来の液晶表示装置と比較して、視野角が広く視認性が優れる点に優位性があると考えられてい

る。

[0003]

発光素子の発光機構は、一対の電極間に電界発光層を挟んで電圧を印加することにより、陰極から注入された電子および陽極から注入された正孔が電界発光層中の発光中心で再結合して分子励起子を形成し、その分子励起子が基底状態に戻る際にエネルギーを放出して発光するといわれている。励起状態には一重項励起と三重項励起が知られ、発光はどちらの励起状態を経ても可能であると考えられている。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

しかしながら、発光装置は、その作製において、他の液晶表示装置等の表示装置とは異なる問題を有している。

[0005]

発光素子は、水分により劣化することが知られており、具体的には、水分の影響により電界発光層と電極間において剥離が生じたり、電界発光層を形成する材料が変質したりすることにより、ダークスポットと呼ばれる非発光領域が生じたり、発光面積が縮小したりして所定の発光が維持できなくなるといった問題が生じる。なお、このような発光素子の劣化は、素子を長時間駆動させた際における信頼性の低下にもつながる。

[0006]

このような問題を解決する方法としては、素子上にテフロン (R) 系ポリマーであるテフロン (R) AF膜 (デュポン社製)を蒸着法により形成して、素子を封止する技術 (例えば、特許文献 1 参照。)が知られている。しかし、テフロン (R) は、比誘電率を 1.9~2.1とすることができるものの、熱安定性、金属とフッ素の反応等が懸念されており、このような膜を素子上に直接形成した場合には、素子内部で発生した熱が放出されないという問題や、素子を形成する金属材料 (電極や配線等)が腐食してしまうという問題が生じる。

[0007]

【特許文献1】

特開平2-409017号公報

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

そこで、本発明では、上述したようにフッ素系樹脂を含む膜(テフロン(R))を素子の保護膜として用いる場合に生じる熱放出の問題、およびフッ素による 金属材料の腐食の問題を解決することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明では、上記課題を解決するために素子形成後に無機絶縁膜を形成し、さらにフッ素系樹脂を含む膜を積層する構造とすることにより、フッ素系樹脂を含む膜を素子の金属材料と接することなく形成し、フッ素系樹脂を含む膜中のフッ素による金属材料の腐食を防ぐことができる。

[0010]

なお、本発明において、素子の金属膜(第2の電極)とフッ素系樹脂を含む膜の間に形成される無機絶縁膜は、フッ素系樹脂を含む膜中のフッ素が前記金属材料と反応するのを防ぐ機能(バリア性)を有し、さらに素子で発生した熱を放出させるために熱導電性の高い材料を用いて形成する。具体的には、スパッタリング法、CVD法、または蒸着法により形成された窒化珪素、酸化窒化珪素(SiNxOy)、酸化珪素、窒化アルミニウム(AIN)、窒化酸化アルミニウム(AINxOy)、DLC(ダイヤモンドライクカーボン)膜、窒化炭素膜(CxNy)等の無機絶縁材料を用いることができる。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

なお、本発明における具体的な構成は、第1の電極、前記第1の電極上に形成された電界発光膜、及び前記電界発光膜上に形成された第2の電極からなる発光素子を有する発光装置であって、前記第2の電極上に接して形成された無機絶縁膜と、前記無機絶縁膜上に形成されたフッ素系樹脂を含む膜とを有することを特徴とする発光装置である。

[0012]

なお、上記構成においてフッ素系樹脂を含む膜は、素子の金属材料(第2の電極)を覆って形成された無機絶縁膜と接して形成されており、前記発光素子が水

分や酸素などの気体によって劣化するのを防ぐ機能を有するものである。

[0013]

また、本発明におけるフッ素系樹脂を含む膜の成膜には、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーエチレン共重合体、ポリビニルフルオライド、ポリビニリデンフルオライド等からなるターゲットを用いたスパッタリング法より、これらのフッ素系樹脂を含む膜を形成することができる。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

なお、上記構成の他に本発明では、無機絶縁膜上に有機絶縁材料からなる有機 絶縁膜を形成することに表面を平坦化した後、フッ素系樹脂を含む膜を形成して も良い。

[0015]

さらに、上記構成の他に無機絶縁膜(第1の絶縁膜)上に有機樹脂膜を形成した後、再び無機絶縁膜(第2の絶縁膜)を形成してからフッ素系樹脂を含む膜を 形成しても良い。

$[0\ 0\ 1\ 6\]$

なお、上記各構成において、前記有機絶縁膜は、アクリル、ポリアミド、ポリイミドのいずれか一で形成することができる。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

また、本発明における他の構成は、基板上に形成されたTFTと絶縁膜を介して電気的に接続された第1の電極、前記第1の電極上に形成された電界発光膜、および前記電界発光膜上に形成された第2の電極からなる発光素子を有する発光装置であって、前記第2の電極上に接して形成された無機絶縁膜と、前記無機絶縁膜上に接して形成されたフッ素系樹脂を含む膜とを有することを特徴とする発光装置である。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

以上により、素子で発生した熱を放出させる機能を有すると共に、フッ素により金属材料が腐食すること無くフッ素系樹脂を含む膜を素子の保護膜として形成

することができる。

[0019]

また、本発明におけるスパッタリング法を用いて形成するフッ素系樹脂を含む 膜は、発光装置やその他の完成品の表面(外部の空気や、人の手などに触れる表 面)に用いることもできる。

[0020]

【発明の実施の形態】

[0.021]

(実施の形態1)

本実施の形態1では、発光素子形成後に熱放出性、およびフッ素に対するバリア性を有する無機絶縁膜、および水分や酸素等の気体の侵入を防ぐ機能を有するフッ素系樹脂を含む膜が、第2の電極上に積層して形成される場合について図1を用いて説明する。

[0022]

なお、本発明において、発光装置の構造は、TFTが形成される素子基板側から発光素子で生じた光を出射させる下面出射型の構成と、素子基板の反対側から発光素子で生じた光を出射させる上面出射型の構成とがあるが、ここでは上面出射型の構成の場合について説明することとする。

[0023]

図1 (A) は画素部の一部を示す断面図である。図1において、101は第1の基板、102a、102b、102cは絶縁層、103はTFT (ゲート電極104、チャネル形成領域105、不純物領域106を含む)、107は配線、108は第1の電極、109は絶縁物、110は電界発光層、111は第2の電極、112は無機絶縁膜、113はフッ素系樹脂を含む膜である。

[0024]

まず、第1の基板101上には下地絶縁膜(ここでは、下層を窒化絶縁膜、上層を酸化絶縁膜)となる絶縁層102aが形成されており、ゲート電極104と活性層との間には、ゲート絶縁膜となる絶縁層102bが設けられている。また、ゲート電極104上には、有機材料または無機材料からなり、層間絶縁膜とな

る絶縁層102cが形成されている。

[0025]

なお、絶縁層102aと接して第1の基板101上に形成されたTFT103 (ここでは、pチャネル型TFTを用いる)は、電界発光層110に流れる電流を制御する素子であり、106は不純物領域(ドレイン領域、またはソース領域)である。なお、107は第1の電極108と不純物領域106とを接続する配線(ドレイン電極、またはソース電極ともいう)であり、同様の工程において電流供給線やソース配線などが同時に形成される。

[0026]

また、ここでは図示しないが、一つの画素には、他にもTFT(nチャネル型TFTまたはpチャネル型TFT)が1以上設けられている。

[0027]

[0028]

また、第1の電極108の端部(および配線107)を覆う絶縁物109(バンク、隔壁、障壁、土手などと呼ばれる)を有している。絶縁物109としては、無機材料(酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンなど)、感光性または非感光性の有機材料(ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジストまたはベンゾシクロブテン)、またはこれらの積層などを用いることができるが、ここでは窒化シリコン膜で覆われた感光性の有機樹脂を用いる。

例えば、有機樹脂の材料としてポジ型の感光性アクリルを用いた場合、絶縁物の 上端部のみに曲率半径を有する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁物と して、感光性の光によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使用することができる。

[0029]

[0030]

なお、蒸着法により電界発光層 1 1 0 を形成する場合には、例えば、A 1 q 3 、部分的に赤色発光色素であるナイルレッドをドープしたA 1 q 3 、P E t T A Z 、T P D (芳香族ジアミン)を蒸着法により順次積層することで白色を得ることができる。

[0031]

また、スピンコートを用いた塗布法により電界発光層110を形成する場合には、塗布した後、真空加熱で焼成することが好ましい。例えば、正孔注入層として作用するポリ(エチレンジオキシチオフェン)/ポリ(スチレンスルホン酸)水溶液(PEDOT/PSS)を全面に塗布、焼成し、その後、発光層として作用する発光中心色素(1,1,4,4ーテトラフェニルー1,3ーブタジエン(TPB)、4ージシアノメチレンー2ーメチルー6ー(pージメチルアミノースチリル)-4Hーピラン(DCM1)、ナイルレッド、クマリン6など)ドープしたポリビニルカルバゾール(PVK)溶液を全面に塗布、焼成すればよい。

[0032]

[0033]

ここで示した白色発光が得られる発光素子の他にも、電界発光層 1 1 0 の材料を適宜選択することによって、赤色発光、緑色発光、または青色発光が得られる発光素子を作製することができる。

[0034]

第2の電極111は、本実施の形態1において発光素子の陰極として機能するため、第2の電極111を形成する材料としては仕事関数の小さい(3.5 e V以下)材料を用いることが好ましい。具体的には、MgAg、MgIn、AlLi、CaF₂、CaNなどの合金、または周期表の1族もしくは2族に属する元素とアルミニウムとを共蒸着法により形成した透光性を有する膜を用いることができる。

[0035]

0036

さらに、第2の電極111の低抵抗化を図るため、 $1 \text{ nm} \sim 10 \text{ nm}$ の金属薄膜と透明導電膜(I TO(酸化インジウム酸化スズ合金)、酸化インジウム酸化 亜鉛合金($I \text{ n}_2\text{O}_3$ —Z n O)、酸化亜鉛(Z n O)等)との積層構造とすることもできる。その他、発光領域と重ならない第2の電極111上に補助電極を設けることもできる。

[0037]

次に、第2の電極上に形成される無機絶縁膜112には、スパッタリング法、CVD法または蒸着法により得られる窒化珪素膜、酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜 (SiNO膜(組成比N>O)またはSiON膜(組成比N<O))、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム、炭素を主成分とする薄膜(例えばDLC膜、CN膜)を用いることができる。また、ここで形成される無機絶縁膜112は、

 $0.1 \sim 1 \mu m$ 程度の膜厚で形成する。

[0038]

また、フッ素系樹脂を含む膜113は、スパッタリング法または蒸着法により 形成され、第2の電極111を保護するとともに発光素子114に対して劣化の 原因となる水分や、酸素等の気体の侵入を防ぐ保護膜となる。

[0039]

なお、フッ素系樹脂を含む膜113の成膜においては、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーエチレン共重合体、ポリビニルフルオライド、ポリビニリデンフルオライド等からなるターゲットを用いることにより、これらのフッ素系樹脂を含む膜113を形成することができる。

[0040]

$[0\ 0\ 4\ 1]$

以上により、素子で発生した熱を放出させる機能を有すると共に、フッ素により金属材料が腐食すること無くフッ素系樹脂を含む膜を素子の保護膜として形成することができる。

$[0\ 0\ 4\ 2\]$

さらに、本発明において、第2の電極111上に形成される無機絶縁膜及びフッ素系樹脂を含む膜を積層する場合であって、図1の構造と異なる構造を形成する場合について図2で説明する。なお、図2において、図1と共通の部分については、共通の符号を用い、説明を省略することとする。

[0043]

図2では、第2の電極111上に無機絶縁膜112、有機絶縁膜213およびフッ素系樹脂を含む膜214が積層された構造を有する。なお、この場合において、有機絶縁膜213は、スピンコート法、または塗布法により形成することができる。また、膜厚は、 $0.5\sim3.0\mu$ mとするのが好ましく、材料としてはアクリル、ポリイミド、ポリアミド、ポリイミドアミド、BCB(ベンゾシクロブテン)等の有機絶縁材料を用いることができる。このように有機絶縁膜213を有機絶縁材料で形成することにより、表面を良好に平坦化させることができる。さらに有機絶縁材料は一般に誘電率が低いので、寄生容量を低減させることもできる。

[0044]

さらに、図3に示すように第2の電極上に第1の無機絶縁膜312、有機絶縁膜313、第2の絶縁膜314、およびフッ素系樹脂を含む絶縁膜315が積層された構造とすることもできる。

[0045]

なお、この場合には、第1の絶縁膜312は、図1又は図2で示した無機絶縁膜112に用いることができる材料を用いて、同じ範囲の膜厚で形成し、有機樹脂膜213上に形成される第2の無機絶縁膜314も第1の無機絶縁膜312と同様に形成することができる。但し、第1の無機絶縁膜312と第2の無機絶縁膜314を形成する材料および膜厚は同一である必要はない。

$[0\ 0\ 4\ 6]$

(実施の形態2)

本実施の形態2では、本発明において用いるフッ素系樹脂を含む膜の特性について測定した結果を示す。なお、測定に用いたフッ素系樹脂を含む膜としては、Arを材料ガスとして30(sccm)導入し、スパッタ圧力を0.4Pa、パワーを400W、基板温度を300℃としてポリテトラフルオロエチレンをターゲットに用いたスパッタリング法により、100nmの膜厚で成膜した膜である。

[0047]

図6には、X線光電子分光法であるESCA(photonelectron

spectroscopy for chemical analysis:) により得られたスペクトルを示すものである。なお、この場合におけるサンプル中の成分元素の組成比は、フッ素 (F):酸素 (O):炭素 (C):珪素 (S) (D): は素 (D): は表 (D): はまた (D): は表 (D): はまた (D): はまた

[0048]

また、同様の測定方法により、成膜条件の異なる膜を測定した結果を図7に示す。なお、この場合には、材料ガスとしてArを30(sccm)、O2を5(sccm)導入している。組成比に関しては、図6の条件の場合と同様であった

[0049]

また、図8には、フーリエ変換赤外分光法(Fourier transform infrared spectroscopy:FT-IR)による定性分析結果を示す。なお、図8中に示す① \sim ③からは、 $CF(1100\sim1000cm^{-1})$ 、 $CF_2(1250\sim1070cm^{-1})$ 、および $CF_3(1360\sim1150cm^{-1})$ に由来のピークが確認されていると考えられる。その中でも特に②のピークが特徴的であるため、 CF_2 が高い割合で含まれると考えられる。

[0050]

(実施の形態3)

本実施の形態3では、アクティブマトリクス型の発光装置の外観図について図7に説明する。なお、図4(A)は、発光装置を示す上面図、図4(B)は図4(A)をA-A'で切断した断面図である。点線で示された601は駆動回路部(ソース側駆動回路)、602は画素部、603は駆動回路部(ゲート側駆動回路)である。また、604は封止基板、605はシール剤であり、シール剤605で囲まれた内側607は、空間になっている。

[0051]

なお、608はソース側駆動回路601及びゲート側駆動回路603に入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるFPC(フレキシブルプリントサーキット)609からビデオ信号、クロック信号、スタート信号、リセット信号等を受け取る。なお、ここではFPCしか図示されていないが、こ

のFPCにはプリント配線基盤(PWB)が取り付けられていても良い。本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含むものとする。

[0052]

次に、断面構造について図4 (B) を用いて説明する。基板610上には駆動 回路部及び画素部が形成されているが、ここでは、駆動回路部であるソース側駆 動回路601と、画素部602が示されている。

[0053]

なお、ソース側駆動回路601はnチャネル型TFT623とpチャネル型TFT624とを組み合わせたCMOS回路が形成される。また、駆動回路を形成するTFTは、公知のCMOS回路、PMOS回路もしくはNMOS回路で形成しても良い。また、本実施の形態では、基板上に駆動回路を形成したドライバー一体型を示すが、必ずしもその必要はなく、基板上ではなく外部に形成することもできる。

[0054]

また、画素部602はスイッチング用TFT611と、電流制御用TFT61 2とそのドレインに電気的に接続された第1の電極613とを含む複数の画素により形成される。なお、第1の電極613の端部を覆って絶縁物614が形成されている。ここでは、ポジ型の感光性アクリル樹脂膜を用いることにより形成する。

[0055]

また、カバレッジを良好なものとするため、絶縁物 6 1 4 の上端部または下端部に曲率を有する曲面が形成されるようにする。例えば、絶縁物 6 1 4 の材料としてポジ型の感光性アクリルを用いた場合、絶縁物 6 1 4 の上端部のみに曲率半径 $(0.2\mu\,\mathrm{m}\sim3\mu\,\mathrm{m})$ を有する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁物 6 1 4 として、感光性の光によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使用することができる。

[0056]

第1の電極613上には、電界発光層616、および第2の電極617がそれぞれ形成されている。ここで、第1の電極613に用いる材料としては、仕事関数の大きい材料を用いることが望ましい。例えば、窒化チタン膜、クロム膜、タングステン膜、Zn膜、Pt膜などの単層膜の他、窒化チタンとアルミニウムを主成分とする膜との積層、窒化チタン膜とアルミニウムを主成分とする膜と窒化チタン膜との3層構造等を用いることができる。なお、積層構造とすると、配線としての抵抗も低く、良好なオーミックコンタクトがとれ、さらに陽極として機能させることができる。

[0057]

また、電界発光層 6 1 6 は、蒸着マスクを用いた蒸着法、またはインクジェット法によって形成される。

[0058]

[0059]

また、第2の電極617は全画素に共通の配線としても機能し、接続配線60 8を経由してFPC609に電気的に接続されている。

[0060]

また、第2の電極617上には、フッ素系樹脂を含む膜619がスパッタリング法により形成される。フッ素系樹脂を含む膜619としては、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、テトラフルオロエチレンーエチレン共重合体、ポリビニルフルオライド、ポリビニリデンフルオライド等のフッ素系樹脂を含む膜を用いることができる。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

次に、フッ素系樹脂を含む膜619上に無機絶縁膜620が形成される。無機 絶縁膜620には、スパッタリング法、CVD法または蒸着法により得られる窒 化珪素膜、酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜(SiNO膜(組成比N>O)またはS iON膜(組成比N<O))、炭素を主成分とする薄膜(例えばDLC膜、CN 膜)を用いることができる。

[0062]

なお、このようにフッ素系樹脂を含む膜619および無機絶縁膜620で発光素子618を覆うことにより、水や酸素等の気体の侵入による発光素子618の 劣化を防ぐことができるが、さらにシール剤605により封止基板604を素子 基板610と貼り合わせることで、より上記効果を高めることができる。

[0063]

すなわち、素子基板601、封止基板604、およびシール剤605で囲まれた空間607に発光素子618が備えられた構造になっている。

[0064]

なお、シール剤605にはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、これらの材料はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。

$[0\ 0\ 6\ 5]$

また、本実施の形態では封止基板604を構成する材料としてガラス基板や石 英基板の他、FRP(Fiberglass-Reinforced Plastics)、PVF(ポリビニル フロライド)、マイラー、ポリエステルまたはアクリル等からなるプラスチック 基板を用いることができる。

$[0\ 0\ 6\ 6\]$

以上のようにして、フッ素系樹脂を含む膜619、無機絶縁膜620のおよび 封止基板604を用いて発光素子618を外部から完全に遮断することにより、 外部から水分や酸素といった有機化合物層の劣化を促す物質が侵入することを防 ぐことができる。従って、信頼性の高い発光装置を得ることができる。

[0067]

なお、本実施の形態3は実施の形態1または2と自由に組み合わせることがで

きる。

[0068]

(実施の形態4)

発光素子を用いた発光装置は自発光型であるため、液晶表示装置に比べ、明るい場所での視認性に優れ、視野角が広い。従って、本発明の発光装置を用いて様々な電気器具を完成させることができる。

[0069]

本発明により作製した発光装置を用いて作製された電気器具として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)、ナビゲーションシステム、音響再生装置(カーオーディオ、オーディオコンポ等)、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等)、記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはデジタルビデオディスク(DVD)等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうる表示装置を備えた装置)などが挙げられる。特に、斜め方向から画面を見る機会が多い携帯情報端末は、視野角の広さが重要視されるため、発光素子を有する発光装置を用いることが好ましい。それら電気器具の具体例を図5に示す。

[0070]

図5 (A) は表示装置であり、筐体2001、支持台2002、表示部2003、スピーカー部2004、ビデオ入力端子2005等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2003に用いることにより作製される。発光素子を有する発光装置は自発光型であるためバックライトが必要なく、液晶表示装置よりも薄い表示部とすることができる。なお、表示装置は、パソコン用、TV放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用装置が含まれる。

[0071]

図5 (B) はデジタルスチルカメラであり、本体2101、表示部2102、 受像部2103、操作キー2104、外部接続ポート2105、シャッター21 06等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2102に用いるこ とにより作製される。

[0072]

図5 (C) はノート型パーソナルコンピュータであり、本体2201、筐体2202、表示部2203、キーボード2204、外部接続ポート2205、ポインティングマウス2206等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2203に用いることにより作製される。

[0073]

図5 (D) はモバイルコンピュータであり、本体2301、表示部2302、スイッチ2303、操作キー2304、赤外線ポート2305等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2302に用いることにより作製される。

[0074]

図5 (E) は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体2401、筐体2402、表示部A2403、表示部B2404、記録媒体(DVD等)読み込み部2405、操作キー2406、スピーカー部2407等を含む。表示部A2403は主として画像情報を表示し、表示部B2404は主として文字情報を表示するが、本発明により作製した発光装置をこれら表示部A、B2403、2404に用いることにより作製される。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。

[0075]

図5 (F) はゴーグル型ディスプレイ (ヘッドマウントディスプレイ) であり、本体2501、表示部2502、アーム部2503を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2502に用いることにより作製される。

[0076]

図5 (G) はビデオカメラであり、本体2601、表示部2602、筐体2603、外部接続ポート2604、リモコン受信部2605、受像部2606、バッテリー2607、音声入力部2608、操作キー2609、接眼部2610等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2602に用いることにより作製される。

[0077]

ここで図5(H)は携帯電話であり、本体2701、筐体2702、表示部2

703、音声入力部2704、音声出力部2705、操作キー2706、外部接続ポート2707、アンテナ2708等を含む。本発明により作製した発光装置をその表示部2703に用いることにより作製される。なお、表示部2703は 黒色の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電力を抑えることができる。

[0078]

なお、将来的に有機材料の発光輝度が高くなれば、出力した画像情報を含む光 をレンズ等で拡大投影してフロント型若しくはリア型のプロジェクターに用いる ことも可能となる。

[0079]

また、上記電気器具はインターネットやCATV(ケーブルテレビ)などの電子通信回線を通じて配信された情報を表示することが多くなり、特に動画情報を表示する機会が増してきている。有機材料の応答速度は非常に高いため、発光装置は動画表示に好ましい。

[0080]

また、発光装置は発光している部分が電力を消費するため、発光部分が極力少なくなるように情報を表示することが好ましい。従って、携帯情報端末、特に携帯電話や音響再生装置のような文字情報を主とする表示部に発光装置を用いる場合には、非発光部分を背景として文字情報を発光部分で形成するように駆動することが好ましい。

[0081]

以上の様に、本発明により作製された発光装置の適用範囲は極めて広く、本発明の発光装置をあらゆる分野の電気器具に適用することが可能である。また、本実施の形態4の電気器具は実施の形態1乃至3を実施して作製された発光装置を用いることにより完成させることができる。

[0082]

【発明の効果】

本発明を実施することにより、水分や酸素等の気体の侵入による発光素子の劣化を防ぐことができるだけでなく、フッ素系樹脂を含む膜を用いた場合にフッ素

ページ: 20/E

で発光素子の金属材料が腐食するという問題を解決することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の発光装置の構造について説明する図。
- 【図2】 本発明の発光装置の構造について説明する図。
- 【図3】 本発明の発光装置の構造について説明する図。
- 【図4】 本発明の発光装置の封止構造について説明する図。
- 【図5】 電気器具について説明する図。
- 【図6】 フッ素系樹脂を含む膜についてのESCA測定結果を説明する図。
- 【図7】 フッ素系樹脂を含む膜についてのESCA測定結果を説明する図。
- 【図8】 フッ素系樹脂を含む膜についての I R 測定結果を説明する図。

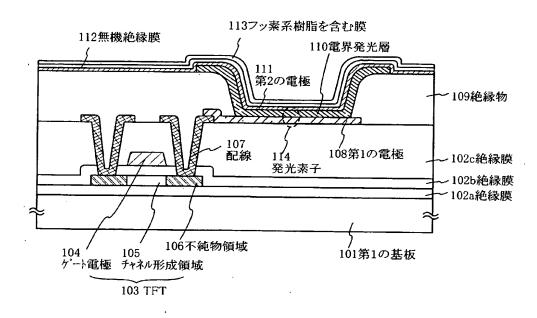
【符号の説明】

- 101 第1の基板
- 102 (102a~102c) 絶縁膜
- 103 TFT 104 ゲート電極 105 チャネル形成領域
- 106 不純物領域
- 107 配線
- 108 第1の電極
- 109 絶縁物
- 110 電界発光層 111 第2の電極 112 無機絶縁膜
- 113 フッ素系樹脂を含む膜

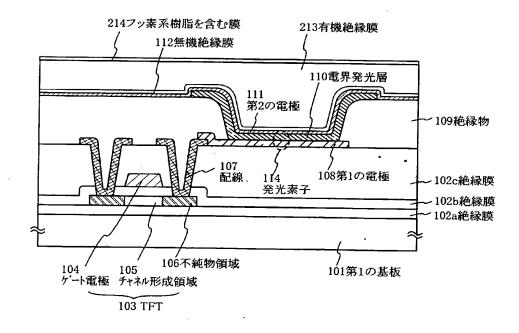
【書類名】

図面

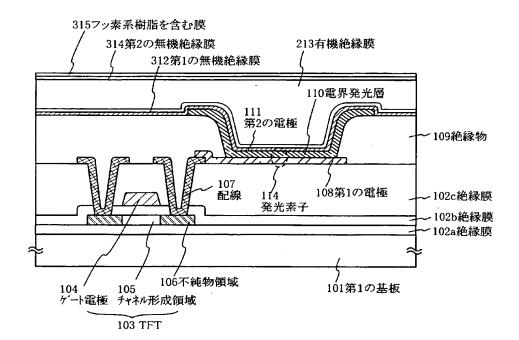
【図1】



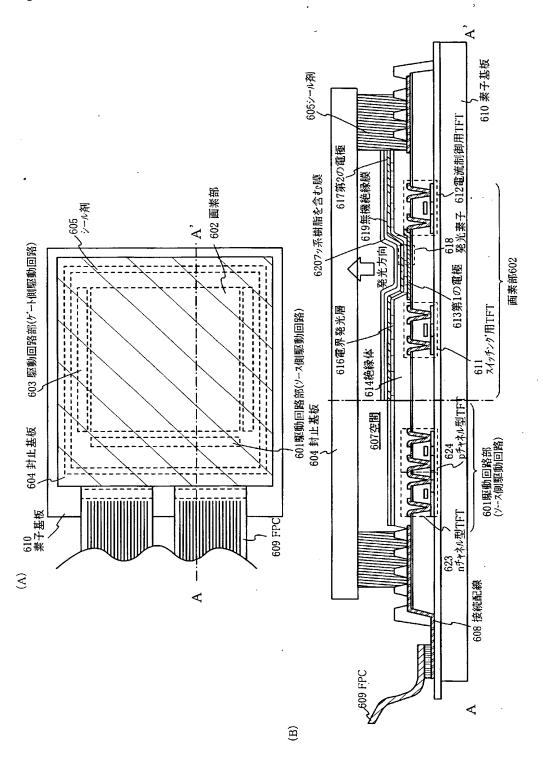
【図2】



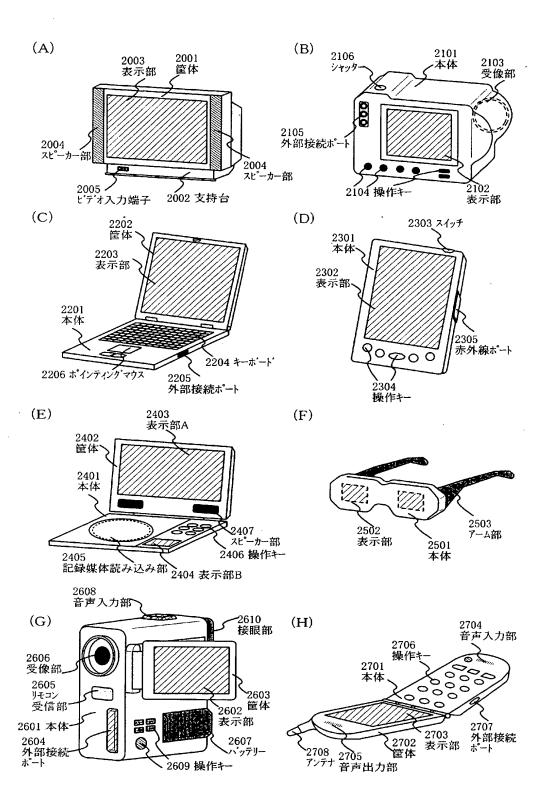
【図3】



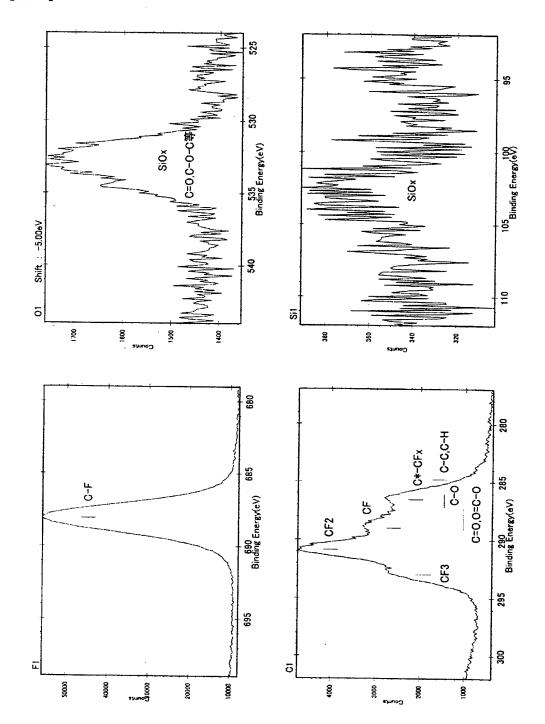
【図4】



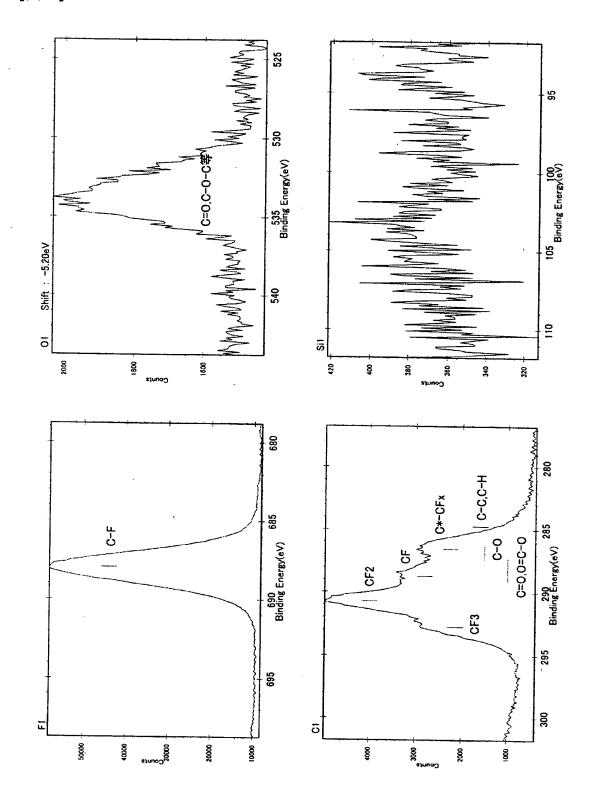
[図5]



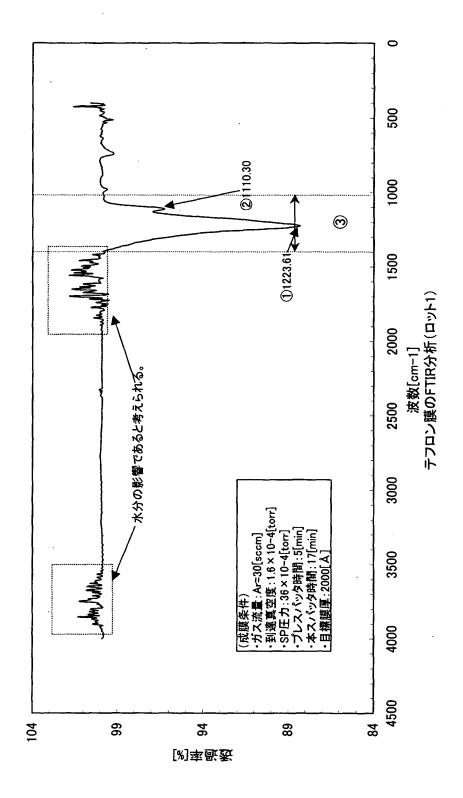
【図6】



【図7】



【図8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明では、上述したようにフッ素系樹脂を含む膜(テフロン(R)) を素子の保護膜として用いる場合に生じる熱放出の問題、およびフッ素による金属材料の腐食の問題を解決することを目的とする。

【解決手段】 本発明では、上記課題を解決するために素子形成後に無機絶縁膜を形成し、さらにフッ素系樹脂を含む膜を積層する構造とすることにより、フッ素系樹脂を含む膜を素子の金属材料と接することなく形成し、フッ素系樹脂を含む膜中のフッ素による金属材料の腐食を防ぐことができる。なお、無機絶縁膜は、フッ素系樹脂を含む膜中のフッ素が前記金属材料と反応するのを防ぐ機能(バリア性)を有し、さらに素子で発生した熱を放出させるために熱導電性の高い材料を用いて形成する。

【選択図】 図1

特願2002-276382

出願人履歴情報

識別番号

[000153878]

1. 変更年月日 [変更理由]

住所氏名

1990年 8月17日

新規登録

神奈川県厚木市長谷398番地株式会社半導体エネルギー研究所